

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

根據股票期權計劃進一步授出股票期權

華虹半導體有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一八年十二月二十四日，本公司根據於二零一五年九月一日採納的現有股票期權計劃(「股票期權計劃」)向若干個人(「被授予人」)授出34,500,000份股票期權(「二零一八年期權」)，可認購合共最多34,500,000股之本公司普通股(「股票」)，惟授出的期權須待被授予人接納後，方可作實。根據中華人民共和國上海市國有資產監督管理委員會(「上海市國資委」)規定，授出二零一八年期權將僅於本公司股東批准後，方可生效及作實。授出二零一八年期權的詳情如下：

授出日期：	二零一八年十二月二十四日
授出二零一八年期權的行權價：	15.056港元
授出二零一八年期權數目：	34,500,000
股票於授出日期的收市價：	14.440港元
股票於緊接授出日期前五個交易日的平均收市價：	15.056港元
二零一八年期權的有效期：	自二零一八年十二月二十四日至二零二五年十二月二十三日(計七年)，包括首尾兩日

二零一八年期權的歸屬期：

就本公司副總裁及以上級別的僱員（連同董事）而言，二零一八年期權的四分之一將分別於二零二零年十二月二十四日、二零二一年十二月二十四日、二零二二年十二月二十四日及二零二三年十二月二十四日歸屬；就本公司其他僱員而言，二零一八年期權的三分之一將分別於二零二零年十二月二十四日、二零二一年十二月二十四日及二零二二年十二月二十四日歸屬

行權價每股15.056港元乃以下的最高者：(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈的每日報表所報股票於授出日期的收市價每股14.440港元；(ii)聯交所發佈的每日報表所報股票於緊接授出日期前五個交易日的平均收市價每股15.056港元；及(iii)股票面值。

34,500,000份二零一八年期權中，680,000份二零一八年期權乃授予董事，惟授出的期權須待彼等各自接納後，方可作實。詳情如下：

董事姓名	在本公司職務	二零一八年期權數目
森田隆之	不適用	80,000
王煜	總裁	600,000

故根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第17.04(1)條，向上述各董事授出二零一八年期權已經獲獨立非執行董事批准。

除本公告披露者外，概無二零一八年期權的被授予人為本公司董事、最高行政人員或主要股東，或本公司董事、最高行政人員或主要股東的聯繫人（定義見上市規則）。

除授出二零一八年期權外，本公司擬於二零一九年十二月二十三日根據股票期權計劃向若干個人進一步授出4,000,000份股票期權（「二零一九年期權」），可認購最多4,000,000股股票。本公司將根據上市規則適時刊發進一步公告。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長
張素心

上海，二零一八年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

張素心（董事長）

王煜（總裁）

非執行董事

陳劍波

杜洋

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚